

# 第80回応用物理学会秋季学術講演会ランチョンセミナーのご案内

## LATTICEGEAR

### 劈開・スクライビングツール専門メーカーによる 最新の断面観察・個片試料作製手法とケーススタディのご紹介

- 微小なターゲットを狙っての精密劈開
- SEM・TEM用試料作製前処理時間の大幅短縮
- 多層構造・化合物系デバイスの個片化
- クリーンルーム対応ソリューション

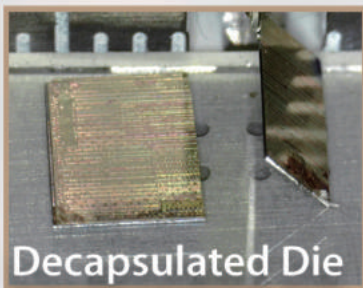
※内容は予告なく変更となる可能性があります。

**日時** 9月18日(水) 12:00 ~ 12:45  
**会場** E308 **定員** 80名

講演者

**Efrat Moyal**

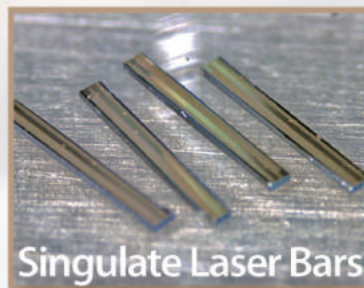
LatticeGear, LLC  
Co-founder



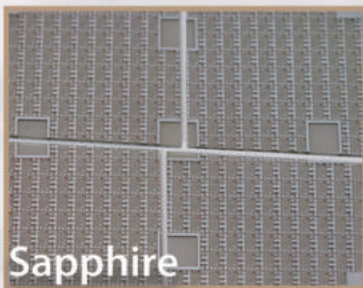
Decapsulated Die



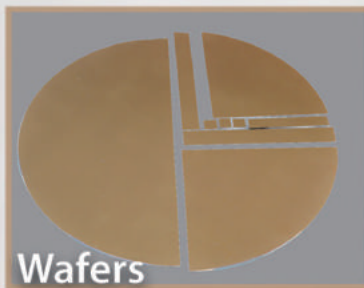
Cleave at 45°



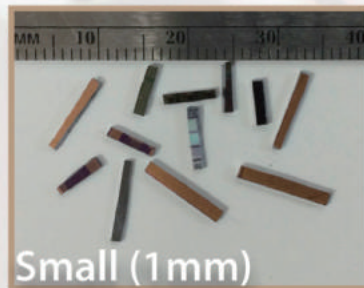
Singulate Laser Bars



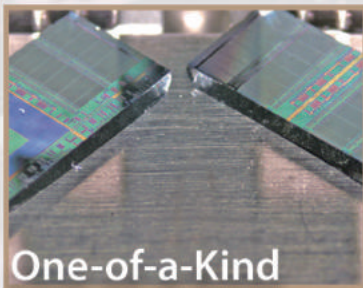
Sapphire



Wafers



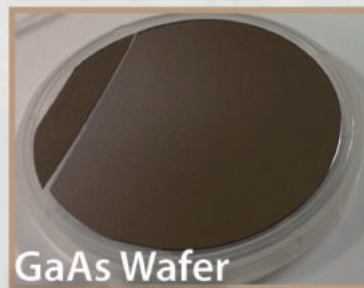
Small (1mm)



One-of-a-Kind



Glass/Amorphous



GaAs Wafer



LatticeGear社 日本総代理店

**ハイソル株式会社**

〒110-0005 東京都台東区上野 1-17-6

TEL : 03-3836-2800

WEB : <https://www.hisol.jp/>